

935121723510-xxN

根据出货形式和电极表面材料，可能有多个型号。本商品的标准产品阵容如下所示。

935121723510-T3N

目前生产

推荐

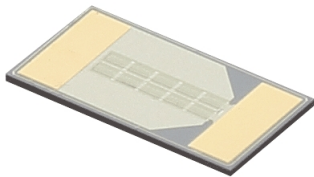
用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],医疗设备 [GHTF C],移动设备,移动通讯,民用设备-差分传输,硬盘,检测重新发送 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	移动设备,智能手机 / 手机,射频识别,智能手表,可穿戴设备,笔记本电脑,平板电脑,处理器[ASIC / FPGA / xPU],服务器,物联网设备

特点

- Ultra low profile (100μm, 80μm on request).
- High Q.
- Voltage stability.
- High ESD capabilities (ESD enhanced series): >1kV for 47 pF, >2kV for 100pF, >8kV for 330pF.
- Low leakage current down to 100pA.
- Low ESL and low ESR.
- SRF > 1.2GHz for 100pF.

外观&形状



在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

935121723510-xxN

规格

系列名	LPSC
用途	RFID,All Apprications
贴装方法	Solder Mounted
工作温度范围	-55℃ to 150℃
尺寸代码(单位为inch)	0201
长x宽	0.80 x 0.60mm
耐电压（如需了解额定电压,请前往FAQ）	30Vdc
静电容量	10nF
厚度	100μm

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。